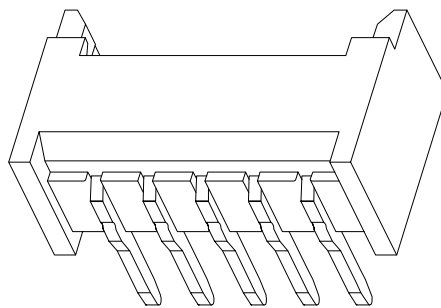
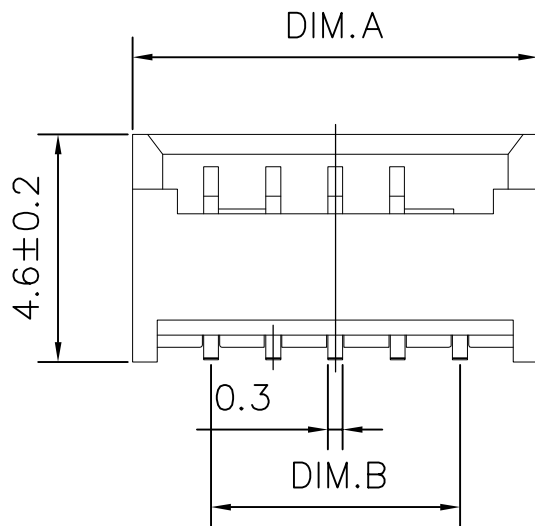
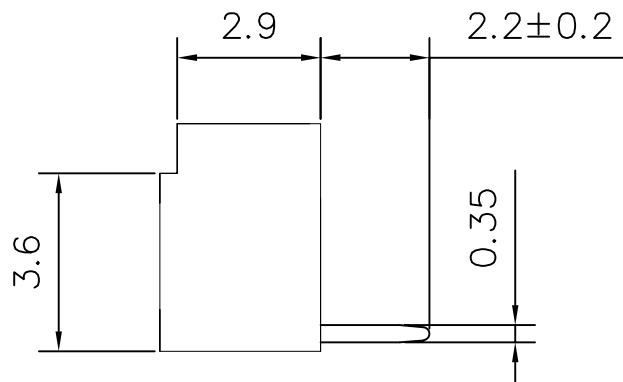
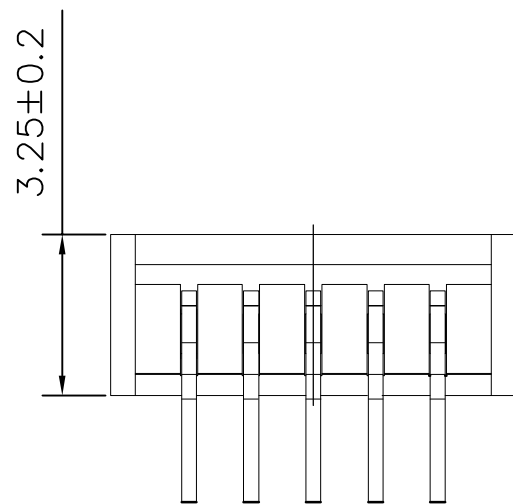


标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

Pin	DIM A	DIM B
2	4.40	1.25
3	5.65	2.50
4	6.90	3.75
5	8.15	5.00
6	9.40	6.25
7	10.65	7.50
8	11.90	8.75
9	13.15	10.00
10	14.40	11.25
11	15.65	12.50
12	16.90	13.75
13	18.15	15.00
14	19.40	16.25
15	20.65	17.50
16	21.90	18.75



技术要求:

适应基板厚度: 1.2mm~1.6mm

温度范围: -25℃~85℃

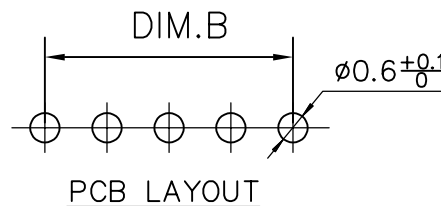
额定电压: 125V AC/DC

额定电流: 1A

接触电阻: ≤0.02Ω

绝缘电阻: ≥100MΩ

耐 压: 500V AC/minute



PCB LAYOUT

2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA6T	米色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

	深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	针座	
			料 号 PART NO	HCZZ0570-12	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1		
X.X ±0.35	X' ±3.00'	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
X.XX ±0.25	X.X' ±2.00'	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
X.XXX ±0.15	X.XX' ±1.00'	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮

